技術嗣彙

本技術詞彙載有本招股章程所用有關本集團及其業務之若干技術詞彙。該等術語及其涵義未必與業內標準涵義或用法一致。

AQL 指 驗收品質標準,釐定產品或元件批次品質是否可接受之業界標

準抽樣方法

ASIC 指 專用集成電路

晶片組 指 本集團產品中以進行單一功能之一組同時使用的集成電路

COB 指 晶片直接封裝,直接將裸矽晶片(die)裝嵌在PCB上之任何元件

裝嵌技術之通稱

GDDR2 指 第二代顯示卡用的雙倍數據率記憶體

GDDR4 指 第四代顯示卡用的雙倍數據率記憶體

EMS 指 電子生產服務,生產電子零件產品之外判服務

GPU 指 圖像處理器,在工作站、個人電腦、遊戲機及流動設備上產生

像真互動圖像之高性能處理器,GPU為一種ASIC

GPS 指 全球定位系統

風扇散熱器 指 已組裝散熱風扇之散熱器

散熱器 指 將熱力從電器用電部份傳導及輻射離開之金屬片

集成電路 指 集成電路,組裝在電路上以進行處理及控制功能之微型矽芯片

技術詞彙

互聯網多媒體 指 可攜式多媒體播放器,可播放行業標準制式錄像及/或錄音內

平板電腦 容

資訊科技 指 資訊科技

Netbook 指 主要為處理互聯網應用程式而設之小型手提電腦

ODM 指 原設計製造商:自行設計及生產產品,然後以客戶的品牌出售

的公司

OEM 指 原設備製造商:根據全部及部份客戶之指示生產產品,並以客

戶本身之品牌銷售的公司

LED 指 發光二極體

MAG 指 「Mini All-in-one Giant」之縮寫,一種微型電腦

MIS 指 管理資訊系統

MBA 指 AMD製造:由第三方製造商製造的AMD的印刷電路板級別圖

像顯示產品

電腦 指 個人電腦

PCB 指 印刷電路板:一種以絕緣材料為基材的平板,其表面有層疊的

預先設定的導電材料圖樣,裝配加上電氣或電子元件後形成完

整的電氣或電子線路

PCI-Express 指 高速電腦匯流排(PCI)

POS 指 銷售點收銀機,包括用於檢測產品及管理交易程序者

技術詞彙

指 隨機存取記憶體,可隨機而並非順序存取之一種電腦記憶體 RAM 指 退回材料授權,硬件生產商用作顯示使用者已獲生產商代表授 **RMA** 權將產品退回生產商以作修理或退款之文數識別碼 歐盟於二零零三年制定之《關於在電子電氣設備中禁止使用某些 指 RoHS 有害物質指令》之英文縮寫 軟硬件 S&H 指 指 同步圖像隨機存取記憶體 SGRAM 指 表面貼裝技術,將晶片及元件上之引線(引腳)直接貼裝及焊接 **SMT** 於電路板表面而非貫穿電路板之電路板裝嵌方法 歐盟於二零零三年制定之《報廢電子電氣設備指令》之英文縮寫 指 WEEE